|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **「첨단분야 혁신융합대학 사업」**  2023 차세대 반도체 Fun & Academy 페스티벌  에세이 | | |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **학과** | *전자전기공학부* | **학번** | *21234567* | **성명** | *홍길동* |
| **제출일자** | 2023. . . ( ) | **이메일** | *redroadeast@daegu.ac.kr* | | |
|  |  | | | | |
| **에세이 주제** |  | | | | |
| *※3~4장 분량 작성*  *※글자 포인트 11p, 줄간격1.6, 글꼴 맑은고딕* | | | | | |